

# Akku-Lade-Center ALC 9000 Teil 6

Nachdem die Schaltungsbeschreibung des ALC 9000 vollständig abgeschlossen ist, kommen wir nun im 6. Teil des Artikels zum praktischen Aufbau dieses interessanten Ladegerätes.

## Nachbau

Beim Akku-Lade-Center ALC 9000 kommen sowohl Miniatur-Bauelemente in SMD-Technik als auch Leistungselektronik in konventioneller bedrahteter Ausführung zum Einsatz. Trotz des außergewöhnlichen Funktionsumfangs ist der praktische Aufbau vergleichsweise einfach und unkompliziert, da innerhalb des Gerätes keine aufwändigen Verdrahtungen vorzunehmen sind. Sämtliche Komponenten, inklusive 440-VA-Ringkern-Netztransformator und Kühlkörper-Lüfteraggregat, werden direkt auf der großen Basisplatine montiert.

Auf der Frontplatine finden das große hinterleuchtete Grafik-Display mit Steuerprozessor und die Bedienelemente Platz.

Wichtiger Hinweis: Da es es sich beim ALC 9000 um ein netzbetriebenes Gerät mit frei geführter Netzspannung handelt, dürfen Aufbau und Inbetriebnahme nur von Fachkräften durchgeführt werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind.

Die geltenden VDE- und Sicherheitsbestimmungen sind unbedingt zu beachten. Insbesondere ist es bei der Inbetriebnahme zwingend erforderlich, zur sicheren galvanischen Trennung einen entsprechenden Netz-Trenntransformator vorzuschalten.

Um sich mit den erforderlichen Arbeiten vertraut zu machen, ist es empfehlenswert, zuerst die hier vorliegende Nachbauanleitung komplett durchzulesen.

Zum Aufbau eines derart umfangreichen Gerätes sollte entsprechende Erfahrung und ein Minimum an Spezialwerkzeug vorhanden sein. Neben einem Lötkolben mit einer Lötspitze für größere Bauelemente und Leitungen ist auch eine sehr feine Lötspitze für die SMD-Komponenten erforderlich sowie SMD-Lötzinn.

Zum Fassen der Miniaturbauelemente wird eine Pinzette benötigt. Hilfreich sind Entlöt-Sauglitze und eine Lupe oder Lupenleuchte.

# Bestückung der Basisplatine

Die große Basisplatine des ALC 9000

wird an beiden Platinenseiten bestückt. An der Platinenunterseite sind die Miniatur-SMD-Komponenten aufzulöten, und die großen bedrahteten Bauteile finden auf der Platinenoberseite Platz. Hier werden auch der Ringkerntransformator und das Hochleistungs-Kühlkörperaggregat mit den Endstufentransistoren montiert. Doch zuerst erfolgt die Bestückung der SMD-Komponenten an der Platinenunterseite.

Am schwierigsten zu verarbeiten sind dabei der Mikrocontroller des Typs Atmel ATMega 64 (ELV04399) und der Data-Flash-Speicher IC 9, da diese Bauteile einen besonders geringen Pin-Abstand haben und somit leicht Kurzschlüsse entstehen können. Sowohl beim Controller als auch beim Speicher ist Pin 1 durch eine Punktmarkierung gekennzeichnet. Im Bestückungsdruck ist Pin 1 beim Mikrocontroller durch eine abgeschrägte Ecke und beim Speicher durch eine zweite Linie an der Pin 1 zugeordneten Gehäuseseite gekennzeichnet.

Zuerst wird jeweils 1 Lötpad der Leiterplatte, vorzugsweise an einer Gehäuse-

ecke, vorverzinnt und dann das Bauteil exakt mit einer Pinzette positioniert und am vorverzinnten Lötpad angelötet.

Erst wenn alle Pins auf den zugehörigen Lötpads aufliegen (am besten mit einer Lupe kontrollieren), erfolgt das vollständige Verlöten. Da dabei allerdings Kurzschlüsse zwischen den einzelnen Pins kaum zu vermeiden sind, ist Entlöt-Sauglitze ein wichtiges Hilfsmittel. Damit kann überschüssiges Lötzinn, das den Kurzschluss verursacht hat, leicht entfernt werden. Wichtig ist im Anschluss eine gründliche Kontrolle, da eine Fehlersuche in diesem Schaltbereich besonders schwierig ist.

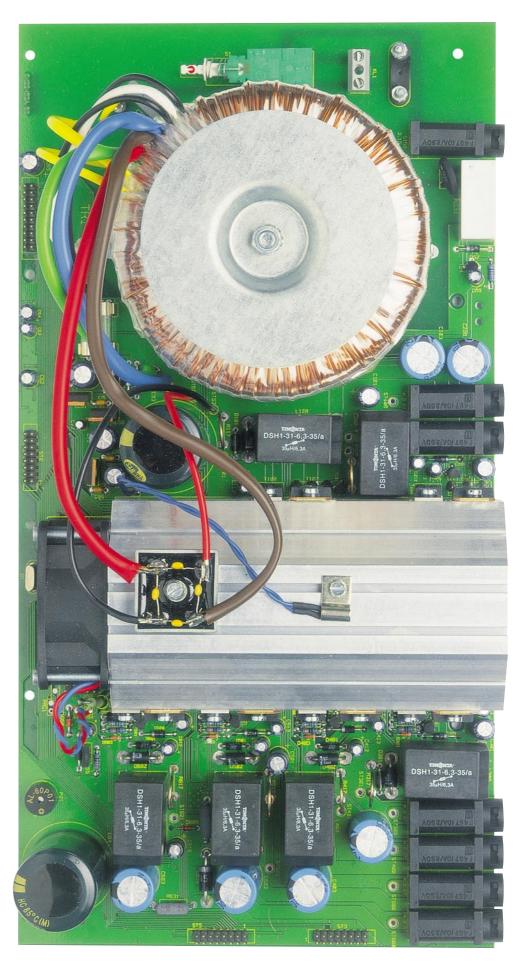
Die weiteren integrierten Schaltkreise sind einfacher zu verarbeiten, wobei die Vorgehensweise die Gleiche ist. Bei allen weiteren ICs ist die Pin 1 zugeordnete Gehäuseseite angeschrägt und im Bestückungsdruck durch eine Doppellinie gekennzeichnet.

Nach einer sorgfältigen Kontrolle sind dann die SMD-Widerstände an der Reihe. Auch hier ist zuerst ein Lötpad der Leiterplatte vorzuverzinnen, dann das Bauteil zu positionieren und am vorverzinnten Lötpad anzulöten. Danach erfolgt dann das Verlöten des zweiten Anschlusses. Bei den Widerständen ist der Widerstandswert direkt auf dem Bauteilgehäuse aufgedruckt, wobei die letzte Ziffer die Anzahl der Nullen angibt.

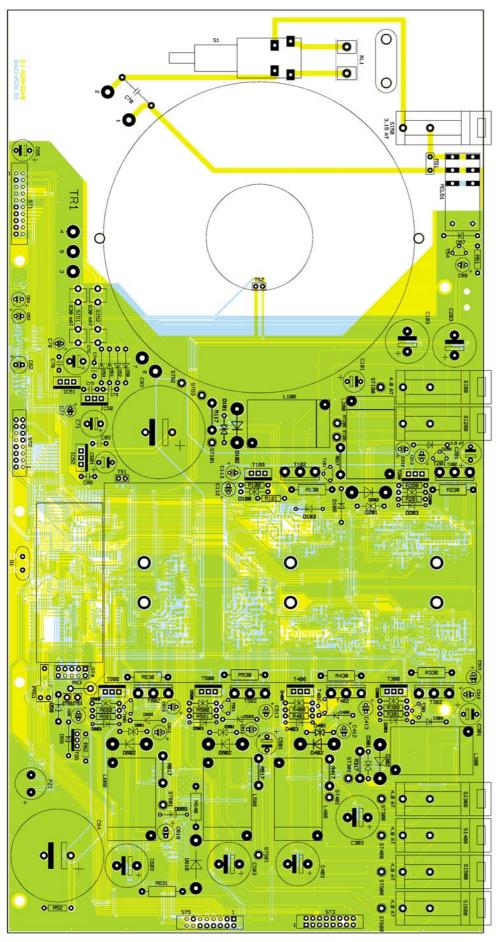
Es folgt die Bestückung der SMD-Kondensatoren. Bei der Verarbeitung von SMD-Kondensatoren ist kein Aufdruck auf dem Bauteil vorhanden, so dass hier eine hohe Verwechslungsgefahr besteht. Es empfiehlt sich, diese Bauteile erst direkt vor der Verarbeitung aus der Verpackung zu nehmen. Das Verlöten erfolgt dann in der gleichen Weise wie bei den Widerständen.

Nach den SMD-Dioden, die an der Katodenseite durch einen Ring (sowohl am Bauteil selbst als auch im Bestückungsdruck) gekennzeichnet sind, ist nur noch der SMD-Transistor aufzulöten. Bei dem T 606 ist zum Verlöten des Kollektoranschlusses eine größere Lötspitze zu verwenden.

Nun wenden wir uns der Platinenoberseite zu, wo zuerst die niedrigsten bedrahteten Bauteile (beginnend mit den Widerständen) zu bestücken sind. Nach dem Abwinkeln der Anschlüsse auf Rastermaß werden die Widerstände eingesetzt und an der Platinenunterseite leicht angewinkelt. Das Verlöten erfolgt dann nach Umdrehen der Platine in einem Arbeitsgang. Wie auch bei allen nachfolgend zu verarbeitenden bedrahteten Bauteilen werden die über-



Ansicht der fertig bestückten Basisplatine des ALC 9000 von der Bestückungsseite (Originalgröße: 347 x 179 mm)



Bestückungsplan der Basisplatine des ALC 9000 von der Bestückungsseite (Originalgröße: 347 x 179 mm)

stehenden Drahtenden direkt oberhalb der Lötstellen abgeschnitten. Zu beachten ist bei den Widerständen die stehende Montage des Widerstandes R 63.

Die als Nächstes einzulötenden Dioden sind an der Katodenseite (Pfeilspitze) durch einen Ring gekennzeichnet. Zu beachten ist dabei, dass die Schottky-Dioden D 102, D 202, D 302, D 402, D 502 und D 602 einen Leiterplattenabstand von 1 bis 2 mm benötigen. TS 2 wird mit möglichst langen Anschlüssen eingelötet. Danach werden die Kleinsignal-Transistoren bestückt und verlötet, deren Anschlüsse zuvor so weit wie möglich durch die zugehörigen Platinenbohrungen zu führen sind.

Bei den danach zu bestückenden Elektrolyt-Kondensatoren ist unbedingt auf die korrekte Polarität zu achten. In der Regel sind Elkos am Minuspol durch einen Strich oder durch ein Minuszeichen gekennzeichnet. **Vorsicht!** Falsch gepolte Elkos können explodieren.

Die Anschlüsse der Spannungsregler IC 50 bis IC 52 sowie des Transistors T 55 sind vor dem Verlöten so weit wie möglich unter Beachtung der korrekten Polarität durch die zugehörigen Platinenbohrungen zu führen.

Die Keramik-Kondensatoren und der X2-Kondensator C 70 sind mit möglichst kurzen Anschlussbeinchen einzulöten.

Die aus zwei Hälften bestehenden Platinensicherungshalter SI 51 und SI 52 werden gleich nach dem Einlöten mit den zugehörigen Glas-Feinsicherungen bestückt.

Der Netzschalter S 1, die Schraubklemme KL 1, das Relais REL 51 und die von außen zugänglichen Sicherungshalter müssen vor dem Verlöten plan auf der Platinenoberfläche aufliegen. Gleich danach werden die Feinsicherungen eingesetzt. Es folgt das Einlöten der zweireihigen Stiftleisten ST 1 bis ST 5. Ebenfalls sollte der Sound-Transducer PZ 1 beim Verlöten plan auf der Leiterplattenoberfläche aufliegen, wobei die korrekte Polarität zu beachten ist.

Zur Anschlussverlängerung der am Kühlkörper montierten Leistungstransistoren T 102, T 202, T 302, T 402, T 502 und T 602 sind 20 mm lange Bundhülsen in die entsprechenden Platinenbohrungen einzulöten, wobei auf eine gerade Ausrichtung zu achten ist. Die weiteren Leistungstransistor-Positionen werden mit 33 mm langen Stiftleisten bestückt.

# Montage und Bestückung des Kühlkörpers

Kommen wir nun zur Montage und

Bestückung des Kühlkörpers. Nachdem die beiden Hälften formschlüssig zusammengefügt sind, wird zuerst der Lüfter mit 4 Schrauben M3 x 35 mm montiert. Der Lüfter ist (wie auf dem Platinenfoto zu sehen) so zu montieren, dass das Typenschild des Lüfters anliegt (zum Kühlkörper weist) und das Zuleitungspaar nach rechts oben zeigt.

Im nächsten Arbeitsschritt werden durch die 6 Lüfteraggregat-Montagebohrungen der Basisplatine von unten Zylinderkopfschrauben M3 x 8 mm gesteckt, wobei jeweils zwischen den Schraubenkopf und die Platine eine Fächerscheibe gelegt wird. Auf der Platinenoberseite folgt eine Isolierplatte und auf jede Schraube ist eine M3-Mutter lose aufzuschrauben.

Mit dem Lüfter voran wird das Kühlkörperaggregat von der Platinenrückseite aufgeschoben und fest verschraubt. Das Ende des Kühlkörpers muss genau bündig mit der Platinenrückseite abschließen.

Die Anschlussleitungen des Lüfters werden auf 95 mm Länge gekürzt und dann an ST 54 (rot) und ST 55 (blau) angeschlossen.

In die oberen Montagenuten des Kühlkörpers sind rechts 8 und links 4 Muttern M3 einzuschieben und so auszurichten, dass jeweils eine Mutter über der Montageposition eines Leistungstransistors positioniert ist.

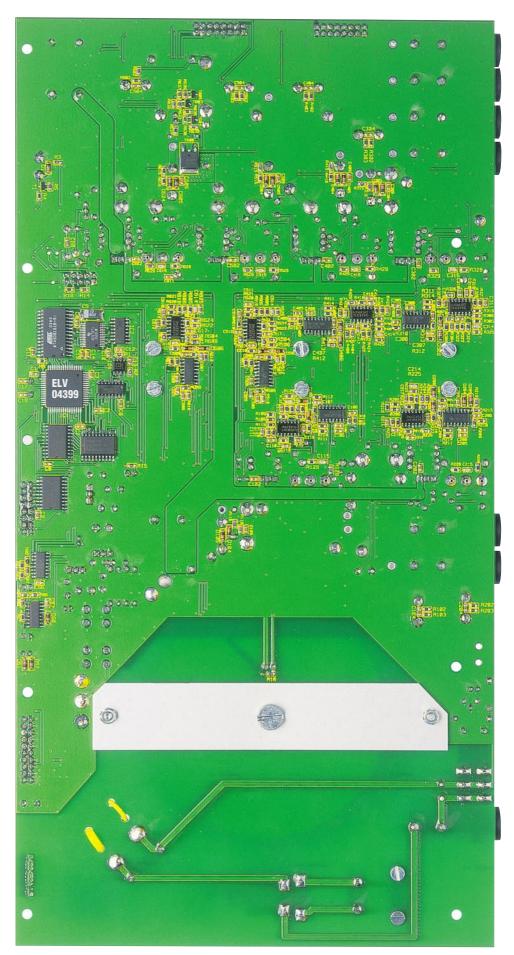
Sämtliche Transistoren müssen zur elektrischen Isolation mit Glimmerscheiben und Isolierbuchsen montiert werden. Zur Verringerung des thermischen Übergangswiderstandes sind die Glimmerscheiben auf beiden Seiten dünn mit Wärmeleitpaste zu bestreichen.

Die Transistoren werden dann direkt oberhalb ihrer Anschlusspunkte angeschraubt und die Anschlussbeine mit den zugehörigen Anschlussstiften der Basisplatine verlötet.

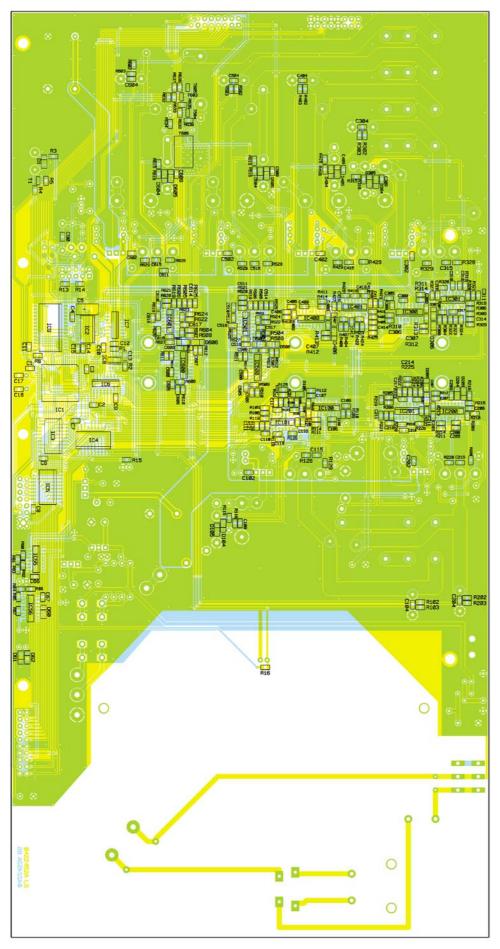
Die Anschlüsse des Kühlkörper-Temperatursensors sind mit 14 cm langen, einadrig isolierten Leitungen zu verlängern. Zur Isolation werden die Anschlussbeinchen mit Schrumpfschlauch überzogen und dann der Sensor, wie auf dem Platinenfoto zu sehen ist, mit der zugehörigen Schelle, Schraube, Mutter und Fächerscheibe oben auf dem Kühlkörper montiert. Auch die flache Seite des Temperatursensors ist mit Wärmeleitpaste zu bestreichen.

Unter Verwendung einer Schraube M3 x 15 mm, Zahnscheibe, Unterlegscheibe und Mutter wird der Hochleistungs-Gleichrichter im vorderen Bereich auf das Kühlkörper-Lüfteraggregat geschraubt. Zur besseren Wärmeabfuhr ist auch hier der Gleichrichter an der Unterseite mit Wärmeleitpaste zu versehen.

Nun werden die Speicherdrosseln L 100, L 200, L 300, L 400, L 500 und L 600 mit ausreichend Lötzinn festgelötet. Die Shunt-



Ansicht der fertig bestückten Basisplatine des ALC 9000 von der SMD-Seite (Originalgröße: 347 x 179 mm)



Bestückungsplan der Basisplatine des ALC 9000 von der SMD-Seite (Originalgröße: 347 x 179 mm)

Widerstände R 117, R 217, R 317, R 417, R 517 und R 617 werden aus 50 mm langen Manganindrahtabschnitten mit einem Widerstandswert von 0,569  $\Omega$ /m hergestellt. Nach dem Einlöten der Widerstandsdrähte in einem Bogen nach oben (Platinenfoto) müssen jeweils 45,5 mm wirksame Drahtlänge bleiben.

### Netztrafo-Einbau

Auf der Basisplatine bleibt nun nur noch der Einbau des großen, schweren Ringkern-Netztransformators. Aufgrund des Trafogewichts ist die Basisplatine an der Unterseite durch einen verzinkten Stahlblechstreifen 30 x 128 x 2 mm zu verstärken. Die Befestigung des Streifens erfolgt mit Schrauben M3 x 6 mm, Zahnscheiben und Muttern. Durch die Mittelbohrung wird von unten eine Schraube M4 x 75 mm gesteckt. Von oben erfolgt dann eine doppelt gelochte Andruckscheibe aus Silikon, die mit der mittleren Öffnung über der Schraube und mit anderen über den Temperatursensor geführt wird.

Nun wird der Trafo mittig mit nach vorne oben weisenden Leitungen aufgesetzt. Der Temperatursensor TS 2 ist mit reichlich Wärmeleitpaste zu versehen und dann mit der flachen Seite an die Innenwandung des Trafos zu drücken.

Auf dem Trafo folgt die einfach gelochte Gummischeibe und darauf der Andruckdeckel mit der gewölbten Seite nach unten. Eine M4-Fächerscheibe und eine Mutter, die stramm anzuziehen ist, folgen zuletzt.

Jetzt werden die Trafoleitungen auf Bedarfslänge gekürzt und angeschlossen. Dabei sind die braune und die rote Leitung direkt an die Wechselspannungsanschlüsse des Gleichrichters anzulöten.

Die Primärleitungen (gelb) sind, wie auf dem Platinenfoto gezeigt, durch die zugehörigen Leiterplattenbohrungen zu fädeln und an die Platinenanschlusspunkte 1 und 2 (neben C 70) anzulöten. Die blaue Leitung gehört an Platinenanschlusspunkt 7, die grüne an Anschluss 8, die weiße an Anschluss 4 und die beiden schwarzen Leitungen an die Platinenanschlüsse 3 und 5.

Der Plusanschluss des Gleichrichters ist über eine 150 mm lange rote Leitung mit ST 52 und der Minusanschluss des Gleichrichters über eine 190 mm lange schwarze Leitung mit ST 53 der Leiterplatte zu verbinden (Querschnitt jeweils 1,5 mm²).

Die Entstör-Kondensatoren C 79 bis C 82 sind entsprechend dem Platinenfoto direkt an die Gleichrichteranschlüsse anzulöten.

Im abschließenden siebten Teil des Artikels erfolgt die Nachbaubeschreibung der Front- und Buchsenplatine, der Transponder-Leseeinheit und des USB-Moduls. Des Weiteren wird auf den Gehäuseeinbau und den Abgleich eingegangen.

Stückliste: Akku-Lade-Center ALC 9000 M, Basiseinheit		
Widerstände:	22 nF/SMD	ZPD 15 V/0,4 W D609
36 cm Manganindraht, 0,659 $\Omega$ /m R117,	C407, C507, C607	1N5400
R217, R317, R417, R517, R617	47 nF C73, C74	
0,1 Ω/1 W/5 %/Metalloxid R130, R230,	100 nF/SMD C1–C3, C6–C11, C16,	Sonstiges:
R330, R430, R530, R630, R631, R640	C66, C67, C90, C100, C102, C104–C106,	Quarz, 16 MHz, HC49UQ1
100 Ω/SMDR3	C117, C118, C200, C202, C204–C206, C217,	Speicherdrossel, 35 μH, 6,3 A L100,
150 Ω/2 W/Kohleschicht R63	C218, C300, C302, C304–C306, C317, C318,	L200, L300, L400, L500, L600
270 ΩR100, R200, R300,	C400, C402, C404–C406, C417, C418, C500,	Netzanschlussklemme, 2-polig KL1
R400, R500, R600	C502, C504–C506, C517, C518, C600, C602,	Sound-Transducer, 3 V, print PZ1
330 ΩR101, R201, R301,	C604–C606, C617, C618	Temperatursensor, KTY81-121
R401, R501, R601	100 nF/ker C75, C76, C79–C82,	(SAA965) TS1, TS2
470 Ω/SMD	C85, C86	Leistungsrelais, 12 V, 1 x um,
R215, R216, R229, R315, R316, R329, R415, R416, R429, R515, R516,	100 nF/250 V~/X2	16 A REL51 Ringkerntrafo, 8–16 V/0,6 A,
R529, R615, R616, R629, R634, R639	10 μF/16 V/SMD	2 x 16 V/13,5 ATR1
1 k $\Omega$ /SMD	10 μF/16 V C77, C78	Stiftleiste, 2 x 10-polig, gerade,
R108, R127, R208, R227, R308, R327,	10 μF/25 V	print ST1
R408, R427, R508, R527, R608, R627	22 μF/63 V C64	Stiftleiste, 2 x 8-polig, gerade,
1 kΩ R62	47 μF/16 V C88	print ST2, ST3, ST5
2,2 kΩ/SMD R4, R87, R111, R119,	47 μF/63 V	Stiftleiste, 2 x 5-polig, gerade,
R123, R211, R219, R223, R311,	C301, C401, C501, C601	print ST4
R319, R323, R411, R419, R423, R511,	100 μF/16 VC112, C113, C212,	Lötstift mit Lötöse ST54, ST55
R519, R523, R611, R619, R623	C213, C312, C313, C412, C413,	Sicherung, 3,15 A, träge SI50
$2,7 \text{ k}\Omega/\text{SMD}$	C512, C513, C612, C613	Sicherung, 0,63 A, träge SI51, SI52
3,3 kΩ/SMDR112, R114, R212,	100 μF/25 V C62, C619	Sicherung, 4 A, träge SI100, SI200,
R214, R312, R314, R412, R414,	470 μF/16 V	SI300, SI400, SI500, SI600
R512, R514, R612, R614	1000 μF/16 V	VDE-Sicherungshalter FX0457,
3,9 kΩ/SMD R13, R14	2200 μF/50 V	liegend, print SI50, SI100, SI200,
4,7 kΩ/SMD R84–R86, R109, R110, R125, R209, R210, R225, R309, R310,	C403, C503, C603 10.000 μF/63 V C83, C84	SI300, SI400, SI500, SI600 Platinensicherungshalter (2 Hälften),
R325, R409, R410, R425, R509, R510,	10.000 μ1/03 ν	printSI51, SI52
R525, R609, R610, R625, R633, R637	Halbleiter:	Schadow-Netzschalter, print S1
$4.7 \text{ k}\Omega$	ELV04399/SMDIC1	Adapterstück
10 kΩ/SMD R5, R103, R106, R121,	ADS7871/SMDIC2	Verlängerungsachse, 60 mm S1
R122, R203, R206, R221, R222, R303, R306,	74HC573/SMDIC3–IC5	Druckknopf, ø 7,2 mm S1
R321,R322,R403,R406,R421,R422,R503,	CD4051/SMDIC6	Telefonbuchse, 4 mm, Rot ST100,
R506, R521, R522, R603, R606, R621, R622,	CD4053/SMDIC7	ST200, ST300, ST400, ST500, ST600
R632, R635, R636	TLC272/SMDIC8	Telefonbuchse, 4 mm, Schwarz ST101,
10 kΩ	AT45DB161B/SMDIC9	ST201, ST301, ST401, ST501, ST601
24 kΩ/SMD	7805IC50	1 Papst-Axial-Lüfter, 12 V,
27 kΩ/SMDR105, R205, R305, R405, R505, R605	7905	60 x 60 mm M 2 Lüfter-Kühlkörperhälften, LK75
33 kΩ/SMDR124, R224, R324,	/824	6 Glimmerscheiben, TOP-66
R424, R524, R624	SG3524/SMDIC56, IC100, IC200,	6 Glimmerscheiben, TO-3P
47 kΩ/SMDR113, R118, R128,	IC300, IC400, IC500, IC600	12 Isolierbuchsen, TO-220
R213, R218, R228, R313, R318,	TLC274C/SMD IC101, IC201,	18 Bundhülsen, ø 1,5 x 20 mm
R328, R413, R418, R428, R513, R518,	IC301, IC401, IC501, IC601	6 Stiftleisten, 33 mm, 1 x 3-polig,
R528, R613, R618, R628, R638	BC848C T1, T603, T605	gerade, print
100 kΩ/SMD R1, R2, R104, R107,	BC558C T54	1 Zylinderkopfschraube, M3 x 5 mm
R204, R207, R304, R307, R404,	BD675 T55	18 Zylinderkopfschrauben, M3 x 6 mm
R407, R504, R507, R604, R607	SPP15P10P T100, T200, T300,	2 Zylinderkopfschrauben, M3 x 8 mm
120 kΩ/SMDR102, R202, R302,	T400, T500, T600	3 Zylinderkopfschrauben, M3 x 16 mm
R402, R502, R602	BC337-40 T101, T201, T301,	4 Zylinderkopfschrauben, M3 x 35 mm
150 kΩ/SMDR120, R220, R320, R420, R520, R620	T401, T501, T601 BD249CT102, T202, T302, T402,	1 Zylinderkopfschraube, M4 x 74 mm 24 Muttern, M3
R420, R320, R620 10 MΩ/SMDR126, R226, R326,	T502, T602	1 Mutter, M4
R426, R526, R626	BC858C T604	12 Fächerscheiben, M3
NTC, 33 ΩR51	SPD30N06S2L-13/SMD	1 Fächerscheibe, M4
	KBPC3504 GL1	1 Sensorschelle
Kondensatoren:	LL4148	1 Verstärkungsblech, 30 x 128 x 2 mm
10 pF/SMDC13, C110, C111,	D104-D107, D204-D207, D304-D307,	1 Trafo-Andruckblech
C210, C211, C310, C311, C410, C411,	D404-D407, D504-D507, D604-D607	1 Silikonscheibe mit 1 Bohrung, ø 90 mm
C510, C511, C610, C611	1N4001 D50–D53, D57, D59, D108,	1 Silikonscheibe mit 2 Bohrungen, ø 90 mm
18 pF/SMD C17, C18	D208, D308, D408, D508, D608	1 Zugentlastungsbügel
22 pF/SMD	ZPY12/1,3 W	1 Netzkabeldurchführung mit
C215, C314, C315, C414, C415,	BZW06-10B D100, D200, D300,	Knickschutztülle, Grau
C514, C515, C614, C615	D400, D500, D600 BZW06-58BD101, D201, D301,	2 Aderendhülsen, 0,75 mm <sup>2</sup>
100 pF/SMD	D401, D501, D601	1 Netzkabel, 3-adrig, Grau 1 Tube Wärmeleitpaste
C209, C308, C309, C408, C409,	SB560 D102, D202, D302, D402,	34 cm flex. Leitung, ST1 x 0,22 mm <sup>2</sup> , Schwarz
C508, C509, C608, C609	D502, D602	140 cm flex. Leitung, ST1 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Rot
10 nF/SMD C4, C14, C116, C216,	ZPD 8,2 V/0,4 W D103, D203,	121 cm flex. Leitung, ST1 x 1,5 mm <sup>2</sup> ,
C316, C416, C516, C616	D303, D403, D503, D603	Schwarz